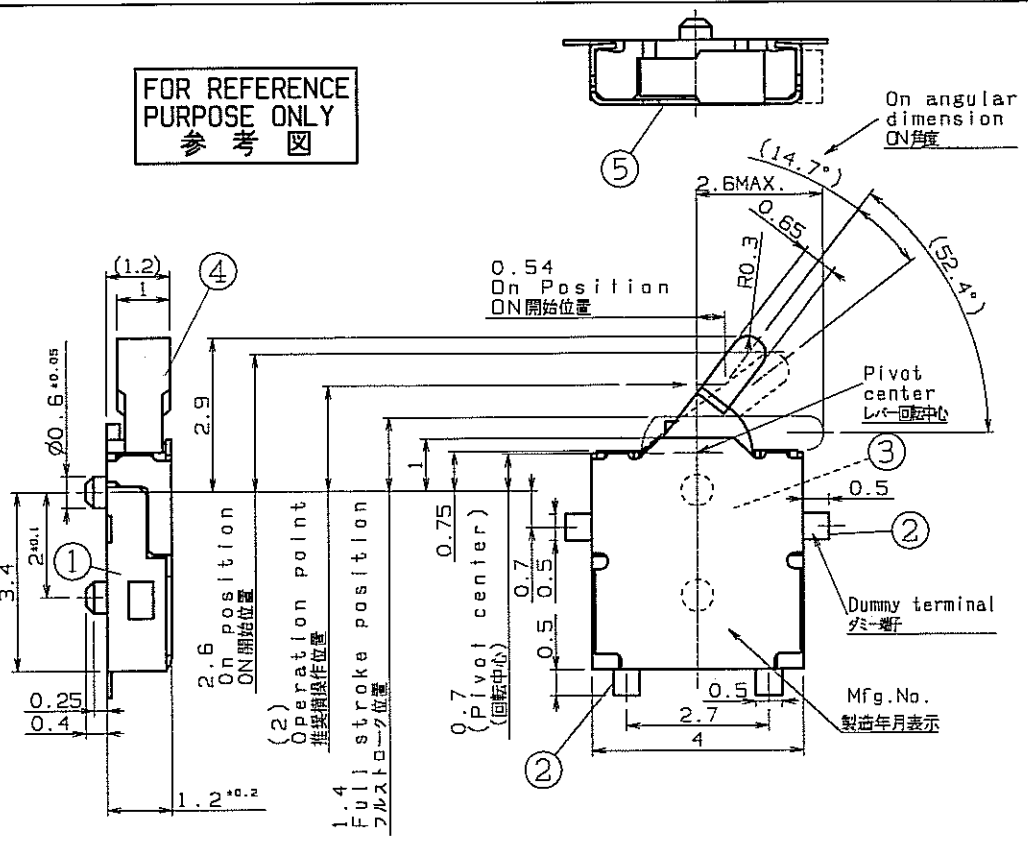
FOR REFERENCE PURPOSE ONLY
参考図



Commercial Tolerance 普通寸法差	Sym. 符号	Date 年月日	Revision 改訂履歴	Signed 記印	Checked 検印
±0.3	△				
	△				
	△				

Parts list (材料明細)

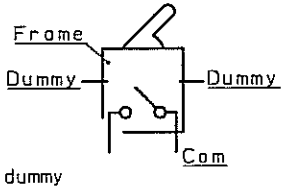
No. 記号	Part name 部品名	Material 材質	Remarks 記事
1	Case ケース	LCP.Resin LCP樹脂	(Black color) (黒色)
2	Terminal 端子	Phosphor Bronze リン青銅条	Silver plating 銀めっき
3	Contact piece 接触片	Copper Alloy 銅合金	Silver plating 銀めっき
4	Lever レバー	PPHS.Resin PPS樹脂	(Black color) (黒色)
5	Frome フレーム	Stainless Steel ステンレス SUS	

Specifications 納入仕様 (スイッチに関する事項)

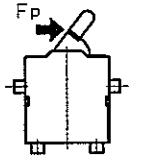
Common specification ESE1800 TYPE(1) (151-ESE-1800-1) shall apply. (Except for the following items)
共通納入仕様書は、ESE1800形(1) (151-ESE-1800-1)による。
但し、下記項目は、これを優先適用する。

□ Circuit 1P1T (N.O)
回路構成 1回路1接点 (N.O)

* Contact and Insulation on dose not apply on between frame and common terminal.
フレームとコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。
* Contact and Insulation on dose not apply on between dummy terminal and common terminal.
ダミー端子とコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。

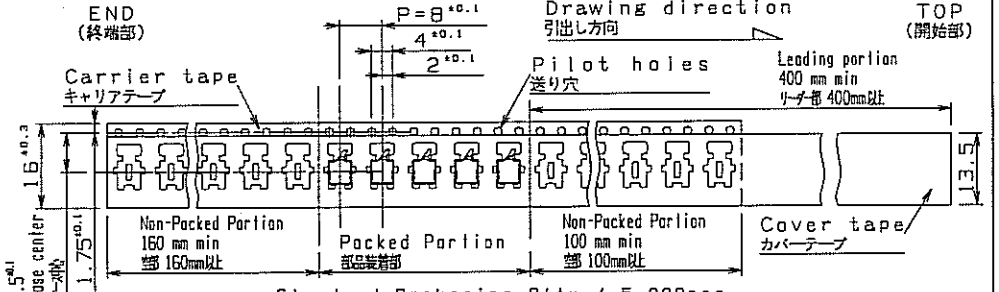


4.2 Operating force Fp=0.3N max. 操作力 Fp=0.3N以下



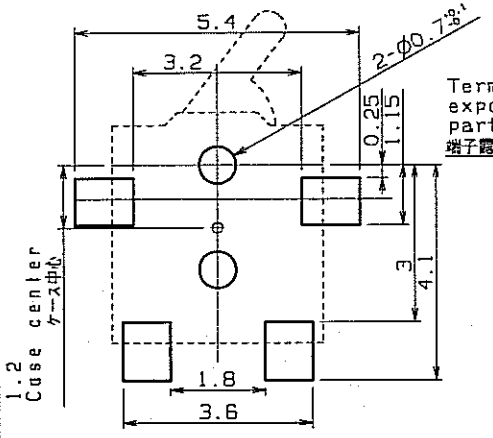
Specification of Taping Package (テーピングに関する事項)

In accordance with commom specifications SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE(151-SW-0039-2).
And,the following item shall be applied preferentioly.
共通納入仕様書は、エンボステーピング仕様(151-SW-0039-2)による。
但し、下記項目は、これを優先する。

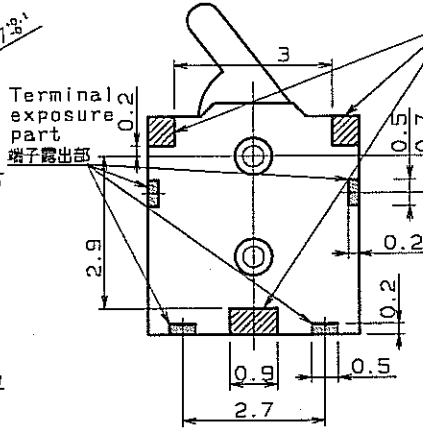


Standard Packaging Q'ty / 5,000pcs
1リール当たりの標準包装数量:5,000台/リール

Reference land pattern (Tolerance:±0.05)
ランドパターン参考図(公差:±0.05)



The reverse side of Case Frame
ケースの裏面



exposure part
フレーム露出部
Please don't make the pattern of under the frame exposure part. Because the frame and the signal terminal might be short-circuited.
フレーム露出部にパターンを設けないで下さい。
フレームと接触した場合、信号端子と短絡することがあります。

Esta.Date 制定	'06. 8. 1					
Enfo.Date 実施						
Scale 尺度	Designed 設計	Drawn 製図	Traced 写図	Checked 検図	Checked 検図	
10/1	T.Tsuda 津田	K.Taniguchi 谷口	K.Shigeta 重田	K.Yasufuku 安福	Y.Kudo 工藤	
	'06. 8. 1	'06. 8. 1	'06. 8. 1			

Individual Specifications 個別納入仕様書	Customer 納入先	Standard 標準品
Name 図名	Detector switch ディテクター スイッチ ESE18R11D	
No. 図番	151-ESE-18R11D (R00)	
PRT-NM	sw-151w-ese18r11d-std-r**	

A3 3rd Angle System Unit : mm
三角法 単位:mm

Panasonic Electronic Devices Co.,Lid. Electromechanical Components Business Unit
パナソニック エレクトロニックデバイス株式会社 機構部品BU